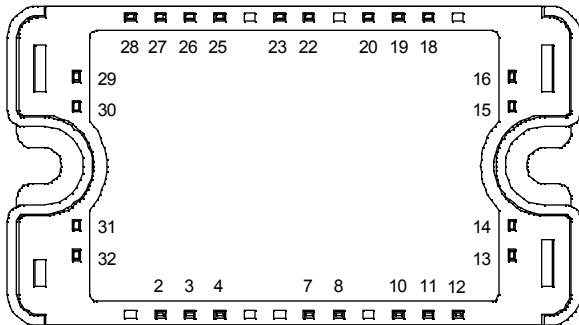
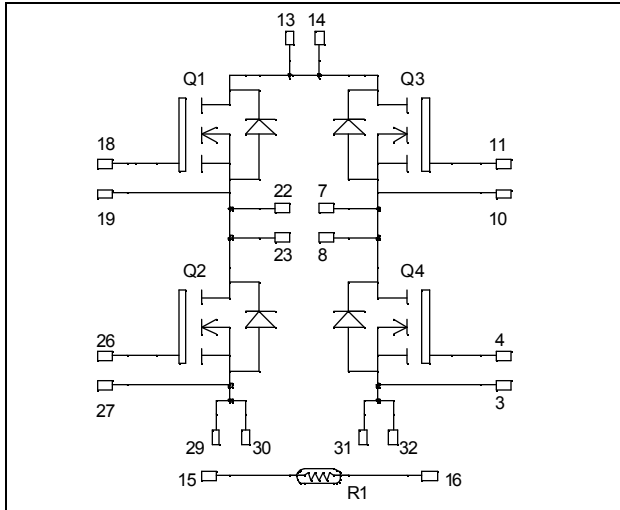


## Full - Bridge MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 500V$   
 $R_{DSon} = 140m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$   
 $I_D = 26A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$



All multiple inputs and outputs must be shorted together  
 Example: 13/14 ; 29/30 ; 22/23 ...

### Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Uninterruptible Power Supplies

### Features

- Power MOS 7<sup>®</sup> FREDFETs
  - Low  $R_{DSon}$
  - Low input and Miller capacitance
  - Low gate charge
  - Fast intrinsic reverse diode
  - Avalanche energy rated
  - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
  - Symmetrical design
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration

### Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- Each leg can be easily paralleled to achieve a phase leg of twice the current capability
- RoHS Compliant

### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
$V_{DSS}$	Drain - Source Breakdown Voltage	500	V
$I_D$	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	26
		$T_c = 80^\circ C$	18
$I_{DM}$	Pulsed Drain current	105	A
$V_{GS}$	Gate - Source Voltage	$\pm 30$	V
$R_{DSon}$	Drain - Source ON Resistance	168	$m\Omega$
$P_D$	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	208
$I_{AR}$	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	35	A
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy	30	mJ
$E_{AS}$	Single Pulse Avalanche Energy	1300	

**CAUTION:** These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

All ratings @  $T_j = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified

**Electrical Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 500\text{V}$			100	$\mu\text{A}$
		$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 400\text{V}$			500	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 13\text{A}$		140	168	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 1\text{mA}$	3		5	V
$I_{GSS}$	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			$\pm 100$	nA

**Dynamic Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$		3259		pF
$C_{oss}$	Output Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$		709		
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance	$f = 1\text{MHz}$		51		
$Q_g$	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$		72		nC
$Q_{gs}$	Gate – Source Charge	$V_{Bus} = 250\text{V}$		20		
$Q_{gd}$	Gate – Drain Charge	$I_D = 26\text{A}$		36		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	<b>Inductive switching @ <math>125^\circ\text{C}</math></b> $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 26\text{A}$ $R_G = 5\Omega$		10		ns
$T_r$	Rise Time			17		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			50		
$T_f$	Fall Time			41		
$E_{on}$	Turn-on Switching Energy	<b>Inductive switching @ <math>25^\circ\text{C}</math></b> $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 26\text{A}, R_G = 5\Omega$		326		$\mu\text{J}$
$E_{off}$	Turn-off Switching Energy			250		
$E_{on}$	Turn-on Switching Energy	<b>Inductive switching @ <math>125^\circ\text{C}</math></b> $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 333\text{V}$ $I_D = 26\text{A}, R_G = 5\Omega$		548		$\mu\text{J}$
$E_{off}$	Turn-off Switching Energy			288		

**Source - Drain diode ratings and characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$I_S$	Continuous Source current (Body diode)	$T_c = 25^\circ\text{C}$		26		A
		$T_c = 80^\circ\text{C}$		18		
$V_{SD}$	Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = -26\text{A}$			1.3	V
dv/dt	Peak Diode Recovery ①				15	V/ns
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_S = -26\text{A}$ $V_R = 333\text{V}$ $di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		525	
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$		1.6	$\mu\text{C}$
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		6	

① dv/dt numbers reflect the limitations of the circuit rather than the device itself.

 $I_S \leq -26\text{A}$      $di/dt \leq 700\text{A}/\mu\text{s}$      $V_R \leq V_{DSS}$      $T_j \leq 150^\circ\text{C}$

**Thermal and package characteristics**

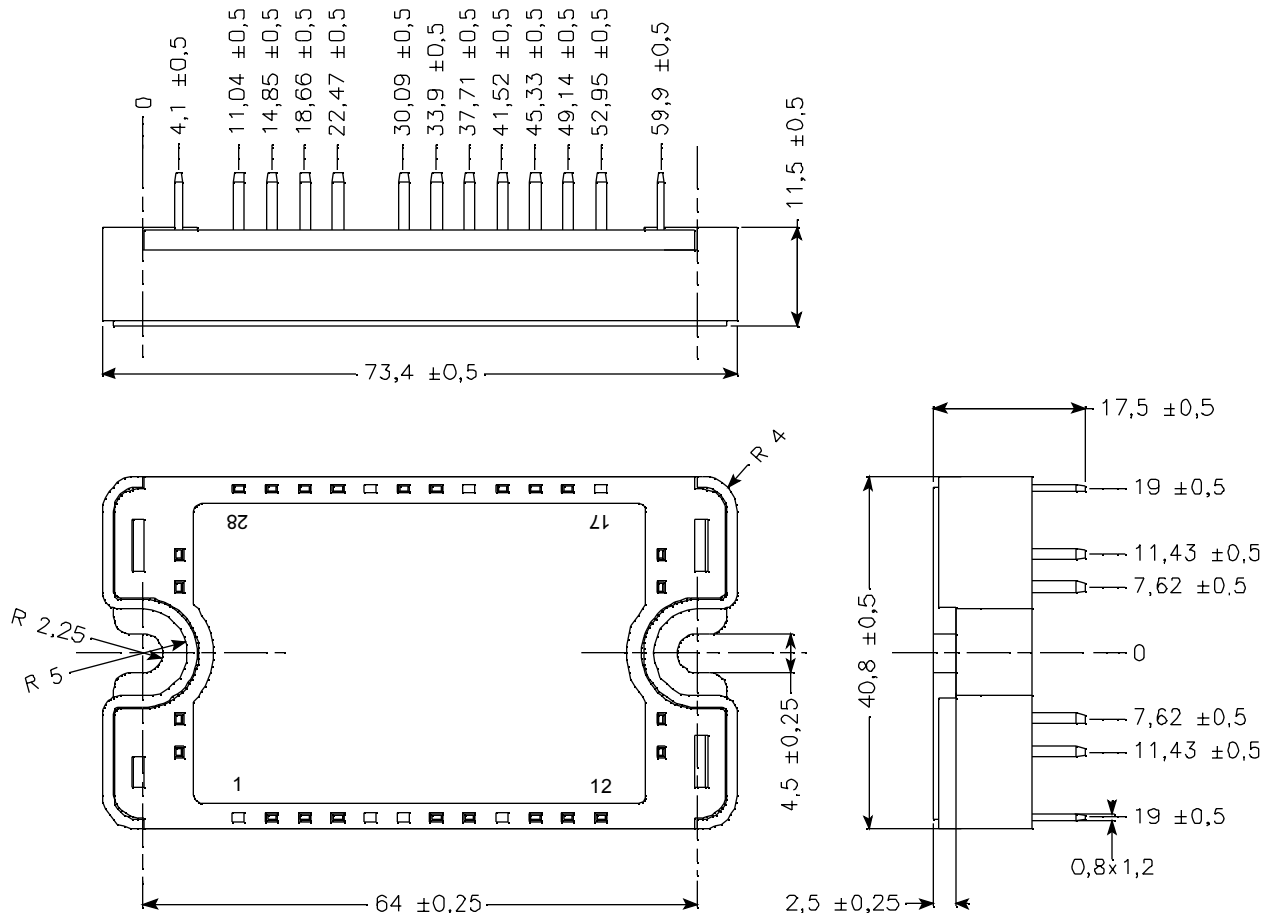
Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit	
R <sub>thJC</sub>	Junction to Case Thermal Resistance			0.60	°C/W	
V <sub>ISOL</sub>	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t=1 min, I <sub>isol</sub> <1mA, 50/60Hz	2500			V	
T <sub>J</sub>	Operating junction temperature range	-40		150	°C	
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range	-40		125		
T <sub>C</sub>	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To heatsink	M4	2.5	4.7	N.m
Wt	Package Weight				110	g

**Temperature sensor NTC** (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

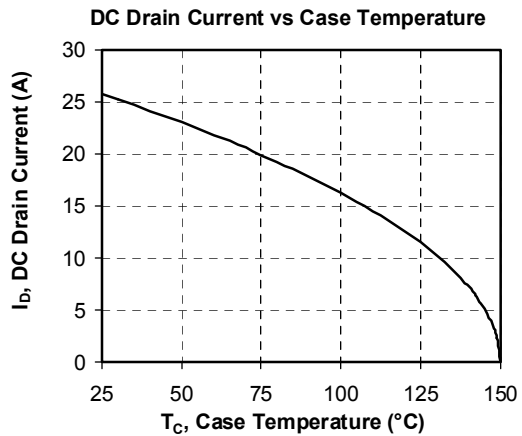
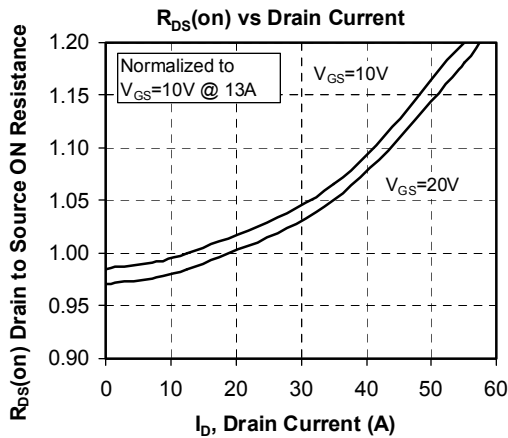
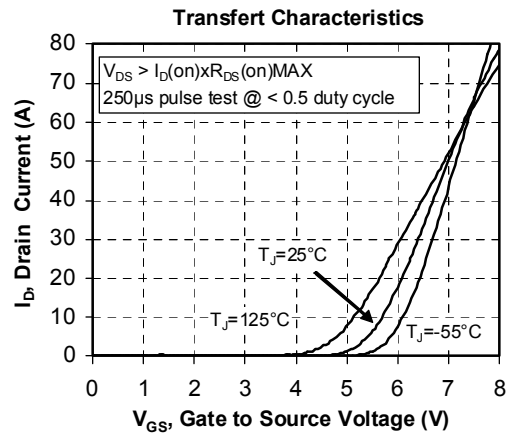
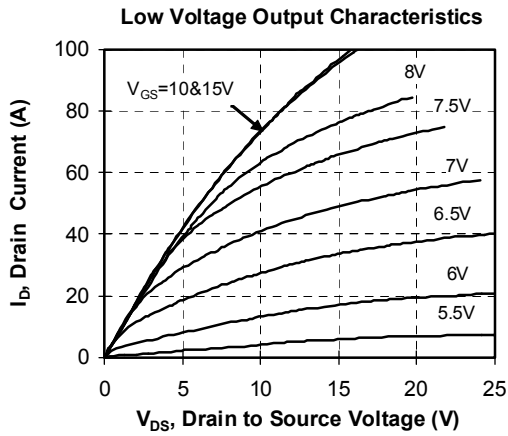
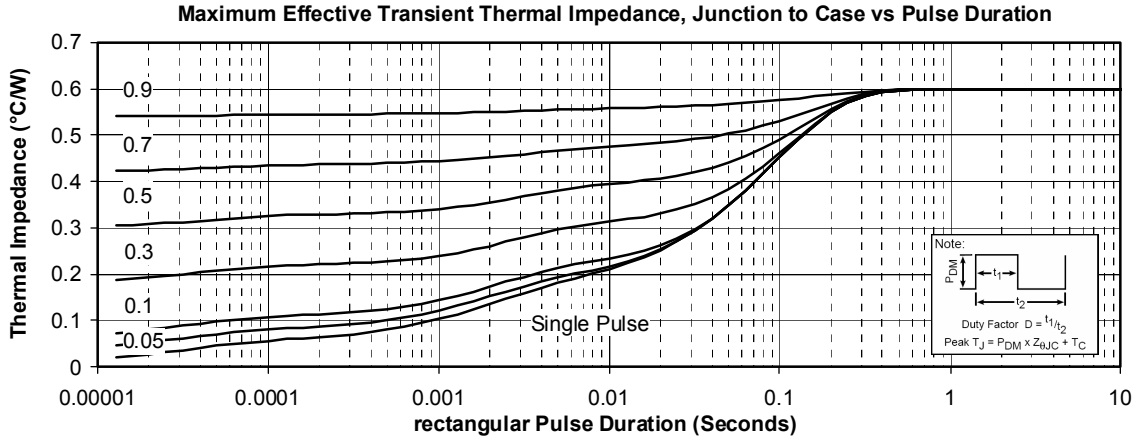
Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R <sub>25</sub>	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B <sub>25/85</sub>	T <sub>25</sub> = 298.15 K		3952		K

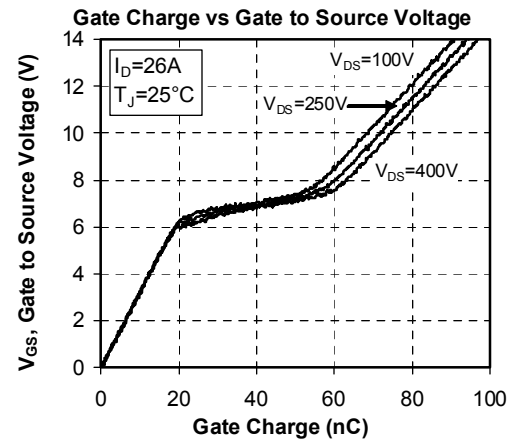
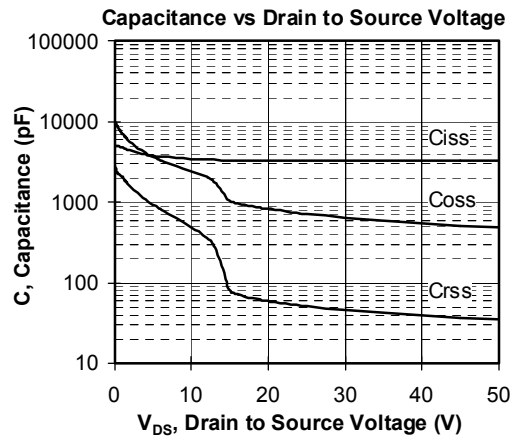
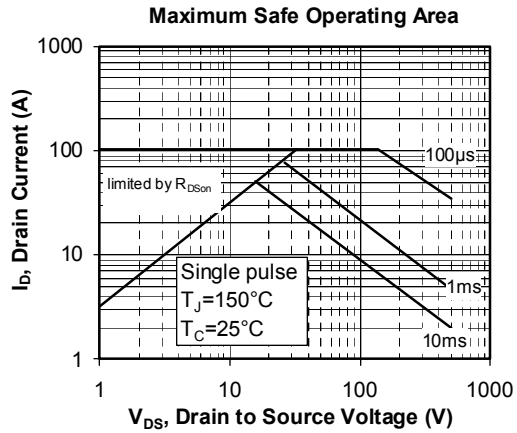
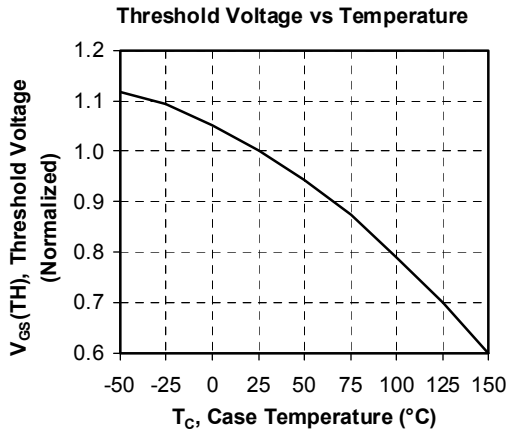
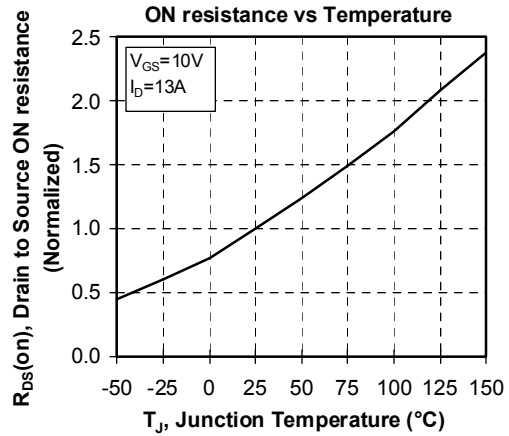
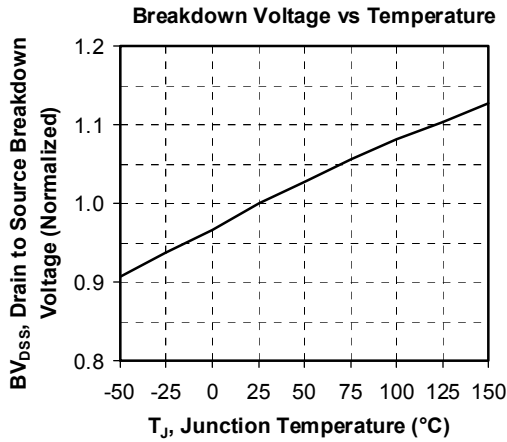
$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp\left[B_{25/85}\left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T}\right)\right]}$$

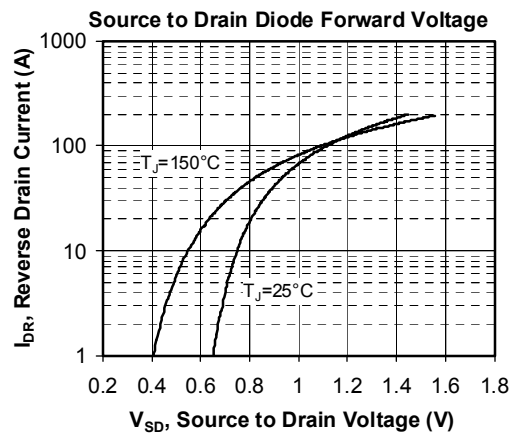
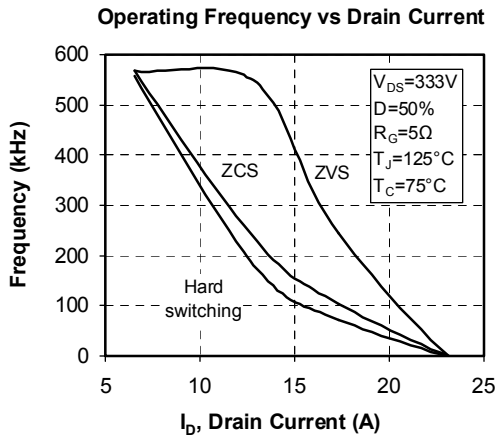
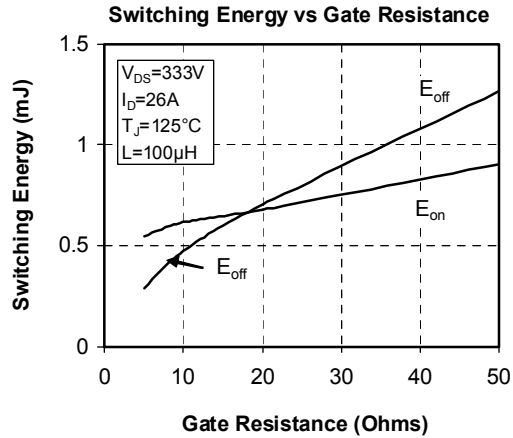
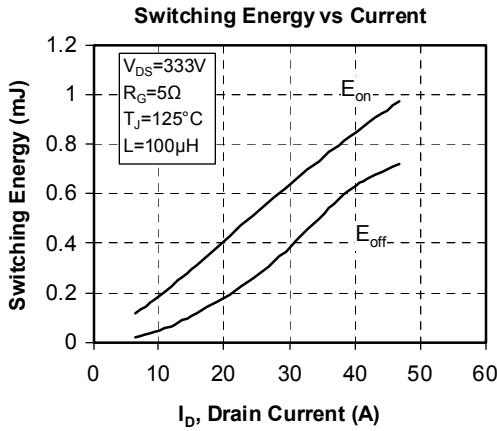
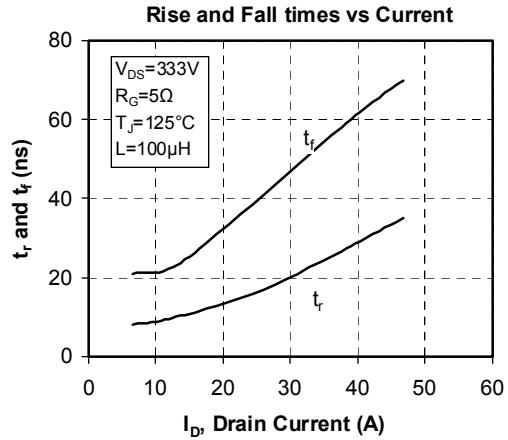
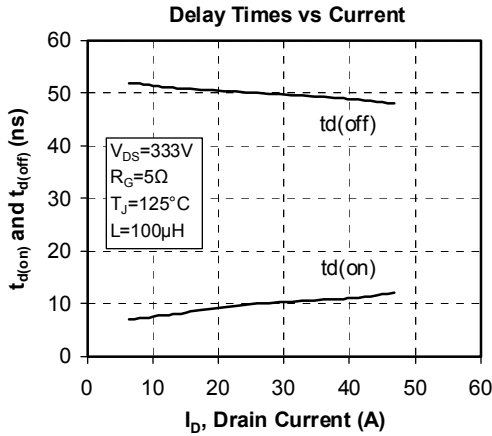
T: Thermistor temperature  
 R<sub>T</sub>: Thermistor value at T

**SP3 Package outline** (dimensions in mm)


See application note 1901 - Mounting Instructions for SP3 Power Modules on www.microsemi.com

**Typical Performance Curve**






Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А